

高清彩色视频摄像机

安全规则

使用产品前请仔细阅读本书，并请妥善保管。

SRG-201SE

IPELA

© 2015 Sony Corporation Printed in China



4584115010

警告

为减少火灾或电击危险，请勿让本设备受到雨淋或受潮。

为防止触电严禁拆开机壳，维修请咨询具备资格人士。

警告

此设备无电源开关。

在安装此设备时，要在固定布线中配置一个易于使用的断电设备，或者将电源插头与电气插座连接，此电气插座必须靠近该设备并且易于使用。在操作设备时如果发生故障，可以切断断电设备的电源以断开设备电源，或者断开电源插头。

注意

为安全起见，请勿将可能有过高电压的外围设备配线用连接器连接到本端口上。按照本端口的说明操作。

警告

1. 请使用经过认可的电源线（2芯电源线）/设备接口/插头，并且都要符合所在国家的安全法规。
2. 请使用符合特定额定值（电压、电流）的电源线（2芯电源线）/设备接口/插头。

如果在使用上述电源线/设备接口/插头时有任何疑问，请咨询合格的维修人员。

重要

设备铭牌位于底部。

注意

某些特定频率的电磁场可能会干扰本装置的图像和声音。

警告

此为A级产品。在生活环境巾，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。

正确处置废弃的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

使用注意事项

使用前

- 在使用前请始终确认本机运行正常。
- 无论保修期内外或基于任何理由，SONY对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的利润损失等，无论是在保修期以内或者以外，SONY均不作任何赔偿。
- SONY对本产品用户或第三方的任何索赔概不负责。
- SONY对因任何情况导致终止或停止使用本机相关服务概不负责。

数据与安全

SONY不对任何因传输设备安全措施操作不当、传输规格导致不可避免的数据泄露或任何种类的安全问题造成的损坏负责。

操作或存放位置

- 在以下位置操作或存放摄像机可能会导致摄像机受损：
 - 极热或极冷的场所（操作温度：0°C至40°C）
 - 直接暴露在直射阳光下，或靠近加热设备（例如靠近加热器）
 - 靠近强磁源
 - 靠近强电磁辐射源，例如收音机或电视发射机
 - 易于遭受振动或撞击的地方
 - 在不稳定光线的下面（图像会抖动。）
 - 放出辐射或X射线的地方
 - 放出腐蚀性气体或易燃性气体，或可能发生盐害的地方
- 靠近本摄像机使用手机可能会导致摄像机发生故障或影响图像质量。
- 切勿将镜头对着太阳或其他强光源。

通风

为了防止积聚热量，请勿妨碍摄像机周围的空气循环。

运输

当运送摄像机时，重新以出厂时的包装进行包装，或用同等品质的材质包装。

清洁

- 使用柔软、干燥的布清洁摄像机的外表面。要清除顽固的污渍，请用少量清洁剂蘸湿软布，然后擦干即可。
- 不要使用酒精、苯或稀释剂等挥发性溶剂，这些物质可能会破坏表面光洁度。
- 如果使用化学织布，请遵照其说明。
- 请勿对摄像机喷洒杀虫剂等挥发物质，或让橡胶或乙烯制品长时间接触摄像机。否则可能会破坏表面光洁度。

维护

长期使用后，摄像机机械装置可能会因为磨损或润滑不良而发出异常噪音。为了保持最佳性能，我们建议定期进行维护。如果出现异常噪音，请与您的Sony 经销商联系。

缩合

如果将设备突然从寒冷的地方带到温暖的场所，或者室温突然升高，设备的外表面和内部可能会形成水汽。这称为冷凝。如果发生冷凝，请关闭设备电源，待到冷凝消失后才能操作设备。冷凝仍然存在时使用设备可能会导致设备损坏。

有关激光束的注意事项

激光束可能会损坏CMOS影像传感器。如果拍摄的场景中有激光束，注意不要让激光束照射到摄像机的影像传感器。

正常操作温度和使用条件下，电解质电容器的预计使用寿命约为5年。

预计使用寿命因使用环境而异。

影像传感器特有的现象

注意

影像中可能会出现以下影像传感器特有的现象。它们并非故障。

白斑

虽然图像传感器是采用高精度技术生产的，但由于宇宙射线等的影响，其屏幕上可能会出现细小的白斑（极少数情况）。

这与图像传感器的原理有关，出现的白斑并不是故障。

在以下情况中，比较容易出现白斑：

- 在高温环境下进行操作时
- 提高倍率（灵敏度）时
- 当使用慢快门时

焦平面

由于用于读取视频信号的成像元件（CMOS图像传感器）的特性，从屏幕上快速移过的对象可能会显得有点轻微歪斜。

图形失真

拍摄微小的图案、条纹或线条时，它们可能呈锯齿状或出现闪烁现象。



产品中有害物质的名称及含量

使用环境条件：
参考使用说明书中的操作条件

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
光学组件	×	○	○	○	○	○
附属品	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。